(19) Japanese Patent Office (11) Laid-Open Japanese Patent Application (Kokai) Number: S53-27382 Unexamined Patent Application Gazette (43) Laid-Open Publication (Kokai) Date: March 14, 1978 (51) Int. Cl.<sup>2</sup> Identification code (52) Japanese Classification 99(5) J 42 H 01 L 31/10 G 11 C 13/06 97(7) C 19 Internal Ref. No. 6655-57 7056-56 Number of inventions: 3 Request for examination: Not requested (Total 13 pages) (54) Title of the Invention:

Photosensitive device and photosensitive element used in the photosensitive device

- (21) Application number: S52-102532
- 20 (22) Date of filing: August 26, 1977

Declaration of priority

(31) 35533-76

5

10

- (32) August 26, 1976
- (33) Netherlands
- 25 (72) Inventor: Jan LOHSTROH
  Emmasingel 29, Eindhoven, Netherlands

(71) Applicant: N.V. Philips Gloeilampenfabriken

Emmasingel 29, Eindhoven, Netherlands

(74) Representative

Patent attorney

Akihide SUGIMURA (and one other)

5

Specification

1. Title of the invention

Photosensitive device and photosensitive element used in the photosensitive device

10

15

20

2. Claims

1. A photosensitive device comprising a semiconductor body having a photosensitive element which operates in a charge transfer and charge storage mode, said photosensitive element comprising a semiconductor body portion of a first type conductivity and an electrode layer separated from a main surface of said semiconductor body portion by a barrier layer and extending over a photosensitive area of said semiconductor body portion, mobile charge carriers being generated in the photosensitive area in response to incident radiation to be detected, said electrode layer forming with an underlying portion of said semiconductor body a charge transfer structure having means for applying bias potential to the electrode layer to form a capacitive depletion layer in said underlying semiconductor body portion during operation without inverting the conductivity type in the surface of said semiconductor body portion, and means for producing in said depletion layer a drift field extending across said photosensitive area, substantially parallel to said major surface and in the direction of an

edge portion of said electrode layer so that the produced photogenerated charge carriers from the whole of said photo-sensitive area be transported along said drift field towards said edge portion; the photosensitive device further comprising means for locally delimiting in the semiconductor body portion a charge storage zone adjacent to said edge portion of said electrode layer and for storing the photogenerated charge carriers transported by said drift field; and means associated with said charge storage zone for detecting the charge state of said charge storage zone.

10

5

2. A photosensitive device as claimed in Claim 1, wherein the largest dimension of said charge storage zone is at least one order of magnitude smaller than the smallest dimension parallel to said major surface across the whole of said photosensitive area underlying said electrode layer.

15

- 3. A photosensitive device as claimed in Claim 1, wherein said smallest dimension across the photosensitive area is at least 1 mm.
- 4. A photosensitive device as claimed in any one of Claims 1 to 3, wherein said photosensitive area underlying the electrode layer is at least 1 mm<sup>2</sup>.

20

5. A photosensitive device as claimed in any one of Claims 1 to 5, wherein said barrier layer is an insulating layer, and the electrode layer comprises a resistive electrode which extends over said photosensitive area and has first and second connections, from which a voltage having a potential difference is applied along said resistive electrode to produce the drift-field in the underlying semiconductor body portion.

6. A photosensitive device as claimed in Claim 5, comprising means for applying to one of said first and second connections a voltage pulse so as to allow the photo-generated charge carriers to be accumulated below said resistive electrode when, in the absence of said pulse, said one connection is at the same potential as the other connection, and then to drift towards said charge storage zone when said pulse is applied to establish said potential difference between the connections.

5

10

15

20

- 7. A photosensitive device as claimed in Claim 5 or Claim 6, wherein the charge storage zone and said first connection are provided adjacent to one corner of the resistive electrode, and said second connection is provided adjacent to an opposite corner of said resistive electrode.
- 8. A photosensitive device as claimed in Claim 5 or Claim 6, wherein the electrode layer further comprises an elongate resistive electrode which extends alongside of the main resistive electrode and has a smaller surface area, said first connection being provided adjacent to the elongate resistive electrode, said second connection being provided adjacent to an opposite side of said resistive electrode, said charge storage zone being provided adjacent to one end of said elongate resistive electrode, and the elongate resistive electrode comprising connections adjacent opposite ends thereof for applying a voltage having a potential difference therebetween to produce a drift-field in the underlying semiconductor body portion in the direction of said charge storage zone.

9. A photosensitive device as claimed in any one of Claims 1 to 9, wherein the charge storage zone is provided with a switchable connecting device for temporarily connecting said charge storage zone during operation to a voltage source and reset thereby the potential of said charge storage zone prior to the collection of photo-generated charge carriers.

5

10

15

20

- 10. A photosensitive device as claimed in Claim 9, wherein said switchable connecting device is an insulated-gate field-effect transistor which is provided in said semiconductor body portion, and wherein said charge storage zone also forms a main electrode zone of said transistor.
- 11. A photosensitive device as claimed in Claim 9 or Claim 10, wherein the charge storage zone is an impurity-doped zone of opposite conductivity type to that of said semiconductor body portion and is locally provided in said semiconductor body portion forming a p-n junction therewith.
- 12. A photosensitive device as claimed in Claim 9 or Claim 10, wherein an insulation electrode layer forms together with the underlying semiconductor body portion of said one conductivity a bulk-channel charge transfer structure for charge carriers of said conductivity type, and wherein a semiconductor zone forming the charge storage zone is a part of the semiconductor body portion of one conductivity type.
- 13. A photosensitive device as claimed in any one of Claims 1 to 12, wherein a circuit for detecting the charge state of said charge

storage zone is integrated in the same semiconductor body as said photosensitive element.

14. A photosensitive device as claimed in any one of Claims 1 to 13, wherein the charge state of the charge storage zone is detected by a circuit which compares the potential of the charge storage zone with the potential of a corresponding zone which has not collected charge carriers generated by incident radiation, the circuit switching an output stage from one state to another state when a difference between both potentials exceeds a predetermined value.

10

5

15. A magneto-optical memory device using a photosensitive device as claimed in any one of Claims 1 to 14, for detecting optical radiation representative of the memory state of individual storage sites of the magneto-optical memory device.

15

16. A photosensitive element suitable for use in the photosensitive device as claimed in Claim 2, wherein the largest dimension of said charge storage zone is at least one order of magnitude smaller than the smallest dimension parallel to said major surface across the whole of said photosensitive area underlying said electrode layer.

20

- 17. A photosensitive element as claimed in Claim 16, wherein said smallest dimension across the photosensitive area is at least 1 mm.
- 18. A photosensitive element as claimed in Claim 16 or 17, wherein said photosensitive area underlying the electrode layer is at least 1 mm<sup>2</sup>.

25

19. A photosensitive element suitable for use in a photosensitive device as claimed in Claim 5 or Claim 6, wherein the

charge storage zone and said first connection are provided adjacent to one corner of the resistive electrode, and said second connection is provided adjacent to an opposite corner of said resistive electrode.

- 20. A photosensitive element suitable for use in the photosensitive device as claimed in Claim 5 or Claim 6, wherein the electrode layer further comprises an elongate resistive electrode which extends alongside of the main resistive electrode and has a smaller surface area, said first connection being provided adjacent to the elongate resistive electrode, said second connection being provided adjacent to an opposite side edge of said main resistive electrode, said charge storage zone being provided adjacent to one end of said elongate resistive electrode, and the elongate resistive electrode comprising connections adjacent opposite ends thereof for applying a voltage having a potential difference therebetween to produce a drift-field in the underlying semiconductor body portion in the direction of said charge storage zone.
- 21. A photosensitive element suitable for use in a photosensitive device as claimed in Claim 9, wherein the charge storage zone is provided with a switchable connecting device for temporarily connecting said charge storage zone during operation to a voltage source and reset thereby the potential of said charge storage zone prior to the collection of photo-generated charge carriers.
- 22. A photosensitive element as claimed in Claim 21, wherein said switchable connecting device is an insulated-gate field-effect transistor which is provided in said semiconductor body portion, and

5

10

15

20

wherein said charge storage zone also forms a main electrode zone of said field-effect transistor.

23. A photosensitive element suitable for use in a photosensitive device as claimed in Claim 9, wherein the charge storage zone is an impurity-doped zone of opposite conductivity type to that of said semiconductor body portion and is locally provided in said semiconductor body portion forming a p-n junction therewith.

## Japanese Patent Application Laid-Open No.S53-27382

Translator's notes:

"Claims 1 to 5" in the original, should probably read "Claims 1 to 4"?

"Claims 1 to 9" in the original, should probably read "Claims 1 to 8"?

19日本国特許庁

⑩特許出願公開

公開特許公報

昭53-27382

MInt. Cl2. H 01 L 31/10 G 11 C 13/06 識別記号

**100日本分類** 99(5) J 42 97(7) C 19

庁内整理番号 6655--57 7056--56

母公開 昭和53年(1978)3月14日.

発明の数 3 審査請求 未請求

(全 13 頁)

の光感応装置及びこの光感応装置に用いる光感 応素子

②特

願 昭52-102532

22出

昭52(1977) 8 月26日 顧

優先権主張

③1976年8月26日33オランダ国

**3)35533-76** 

**⑫発 明** ヤン・ローストロー オランダ国アインドーフエン・ エマシンゲル29

⑪出 願 人 エヌ・ベー・フィリップス・フ ルーイランペンフアプリケン

オランダ国アインドーフエン・

エマシンゲル29

四代 理 人 弁理士 杉村暁秀

外1名

4.発明の名称 光感応装置及びこの光感応装置 に用いる光感必然子

## 2.特許請求の戦闘

電循版送波電荷書種モードで動作する光感・ 必然子を有する半導体本体を具え、酸光感応 ※子には一進電域の半速体本体配分と環境層 によつて該半導体本体部分の主要面から分離 されらつ前記半導体本体部分の光線応送成上 に延任する電磁層とを設け、この光感応区域。2 内には彼出すべき入射輻射線に応答して移動 可能な遺伝キャリヤを発生させ、問記覚信度 と前記下調半導体本体部分とで以つてバイア ス電圧を該電信層に印加して動作期間中且つ 酸半導体本体部分の表面の導電型を反転する。 ことなく前紀下側半導体本体配分内に容量性 空乏層を形成する手段と、該空乏層内に、前 紀光成の区域を確切つて前記主援頭にほど平 行で引つ前配電振道の難断方向には在するド リフト電界を発生して前紀光感応区域の全体が

から発生した光顔記載荷キャリヤをこのドリ フト世界に沿つて網配端部方向に転送する手 段とを有す裏荷転送標体を形成し、ほかに前 配進復用の前記端部に隣接して前記半導体本 体铋分に電荷音模領域を刷影的に回成し即記 ドリフト選界によつて転送された光励起電荷 キャリヤを搪渠する手段と、この電荷蓄積貨 域と共闘しその電荷状態を使出する手段とを 具えたことを特徴とする光線応疫機の

- 前記電荷番模領域の板大寸法を電磁准の下 蝿に存在する耐能光感応区域全体の削記主要 血に平行な被小寸法よりも少くとも一桁小さく したことを特徴とする特許請求の戦闘第1項 配載の光感応装置。
- 光感応区域を模切る耐能板小寸法を少くと も!叫とすることを特徴とする特許請求の範 趙第1項記載の光感応装置。
- 戴佐暦の下端の前記光根応区域の面積を少 くとも!==2 とする特許請求の範囲路1~3 頃のいずれかに記載の光感応要量。

特朗 昭53-273 82(2)

- 遊説部を有する無抗性電館とし、酸用一及び ぉニ菝៊洗師から玆抗性閾値に合って巡位差を B 閾値層にはほかに朗記选気性嵬値に合つて 有する既圧を印刷して下線半線体本体部分内 にドリフト電界を発生させるようにしたこと を特徴とする特許請求の範囲第1~5項の4 ずれかに記載の光液応装置。
- 6. 胸記ポー及びポニ接続部の一方に成圧ベル スを印刷する手段を設け、これにより光幽起。 発生に何キャリヤを、何だパルスが任任せず、 前記一万の接続部が他方の接続部と同意位で ある場合に前記抵抗性電値の下側に増減する。 と共に額記パルスが印皿されて両接続部間に 前記載位差が生する場合に前記載何書禮領域 にドリフトさせるようにしたことを答欲とす。 る特許翻求の範囲銀5項記載の光磁応装置。 9. 電荷番積質減には切換自在の接続装置を設 7. 電荷書積額域及び前配第一接続部を前記抵 抗性堪様の一方の顕部に解接して設け、前記
- 5 的配牌磁階を総縁層とし、電極層を、前記。 に隣接して設けるようにしたことを特徴とす 光陽光酸的区域上に姓任し且つ第一及び第二 こ る特許請求の範囲第5項又は第6項記載の光 、感吃衰症。
  - 20世に且つ回機が一層小さい 超長返抗性能像・ を設け、町配弟一芸斌邸をこの組長抵抗性難 後に解説して取け、削配第二級説部を削配数 抗性能像の反対側縁部に隣接して成け、前院 電荷書機領域を翻記機長出玩性電磁の一端部 に鱗嵌して散け、との鍼長斑玩性電種にはそ。 の婀端部に顕接して接続部を設けてれら両接 試部側に延位送を有する電圧を印加し下側半 導体本体部分内に前記載荷蓄機領域の方向に ドリフト選界を発生させるようにしたことを 将厳とする春許請求の範囲第5項又は第6項. 起戦の光磁応萎燥。
  - けこれにより動作中設置荷書機領域を延圧源 に一時的に發成して光励起発生電荷キャリヤ の頒集前期記載荷書機領域の電位をリセット。

するようにしたことを将領とする存許模求の。 範囲第1~9項のいずれかに影戦の光感応援

第二級統部を開配业抗性電極の対向する帰邸。

- 10. 削記切疾自在の接続装置を前記半導体本体 部分内に設けた絶縁ゲート電界効果トランジ。 スタとし且つ前記電荷書機領域によつて該電 界効果トランジスタの主電磁電域をも構成す るようにしたことを存棄とする存許値次の戦 は、電荷書模領域の電荷状態を、終電荷書機領域 囲弟9項記載の光感応装置。
- ユ 電荷蓄板製填を開記半導体本体部分とは反。 対の導電域の不純物器加減域とすると共に設 半導体を体節分内に局所的に設備して半導体 本体部分との間に pn級合を形成するようにし たことを特徴とする特許確求の範囲第9項又 は第10項記載の光線応装置。
- 12 軽級電極層は前記一導電型の下颌半導体本・ 体部分と相俟つて導電型の電荷キャリキに対 15. 磁気一光学配電装置の各別の配電質域の記 且つ尾循書複質域を形成する半導体質域を一 導電類の韓配半導体本体部分の一部とすると。

とを特徴とする特許請求の範囲第9項又は第: 山頂配戦の光感応援置。

- 節配電循書機能域の延荷状態を使出するた めの回路を問記光服が業子と同じ半導体本体 内に巣硬化するようにしたことを将放とする。 春町請求の範囲第1~12項のいずれかに記載 の光度広接機。
- の低位と入射輻射線により発生した電荷キャ リナの嫌楽されていない対応する領域の電位 とを比較する回路によつて横出し、級回路に よつてこれら声電位側の差が予定値を離える 場合に出力段を一方の状態から他万の状態へ 切換えるようにしたことを特徴とする特許額 来の範囲第1~15項のいずれかに記載の光感 応装置。
- してパルクチャンネル電荷転送標体を形成し、 道状腺を炎す光学的輻射線を検出するために 特許請求の報照第1~14項のいずれかに記載 の光感応装置を用いるようにしたことを持載。

特別 昭53-27382(3)

とする磁気ー光学記憶装備。

- 14. 鰕記載荷書機領域の最大寸法を電弧層の下 個に存在する間記光感応区域全体の問記主要 血化平行な最小寸法よりも少くとも一折小さ くしたととを接触とする疫肝研究の脳曲減2。 垣配或の光感応装置に使用するに好道な光感 必量子。
- 17. 光感応区域を領切る網記最小寸法を少くと も!早とすることを特徴とする特許疑求の額 曲 3 15 項記或の光成応素子。
- 18、電極層の下端の頭蛇光線応区域の面積を少 くとも!==2 とする特許 耀京の 戦 囲 第 15 項又 は第 17 項記載の光感応報子。
- 抗性電低の一方の隔部に顕接して設け、前記・ 第二接統部を削記抵抗性遺伝の対向する網路 に解扱して散けるようにしたことを特成とす る特許別求の範囲第5項又は第6項記載の光 感応疫性に使用するのに好適な光感応禁子。
- 20. 電磁層にはほかに副記虫抗性電磁に沿つて\*\*

- 延在し且つ面積が一層小さい組長抵抗性電極・ を数け、関配部一級疑惑をこの選手抵抗性は 後に糞袋して設け、前記第二接銃部を前記纸 抗性電磁の反対機線部に顕接して設け、翻記 直債書権領承を離記継長抵抗性官権の一階系 に舞鼓して設け、この組長強抗在電佐にはそ の両端部に無疑して接続部を設けてれら両接 疑部側に単位差を有する電圧を印加し下幽半 導体本体部分内に関記電荷番種領域の方向に ドリフト電界を発生させるようにしたことを 特徴とする特許額求の範囲組5項又は第6項 配収の光表応装置に使用するに好慮な光感応 業子。
- 19. 電荷書機飯域及び前配品一級級邸を前記班 21. 電荷書機飯域には切換自在の扱統委権を設 けこれにより動作中酸電荷香植領域を重圧原 に一時的に接続して光圀起発生電猫キャリャ の捕猟前節記載荷書積領域の単位をリセット するようにしたことを特徴とする疫許能求の 軽調節9項記載の光膜応接性に使用するに好達 **左光膨応案子。**
- 22. 前記切換自在の接続装置を前記半導体本体。 部分内に設けた絶縁ゲート電界効果トランジ スタとし且つ耐配整何番機根域によつて設定 界効果トランジスタの主魔位領域を構成する ようにしたことを養強とする特許は水の蚊餅、 第 21 項記載の光版応葉子。
- 23: 電荷番積領域を開記半導体本体的分とは反 対の導電型の不統物添加質域とすると共に、 酸半導体本体部分内に腐所的に設置して半導 体本体部分との側に pn接合を形成するように、 したことを特徴とする疫許が次の範囲形の質 紀戦の光感応襲世に使用するに好道な光感応 **举于。**

## ・3.発明の辞職な説明

本苑明は電荷転送乗返荷書機モードで動作す. る光感応素子を有する半導体本体を具える光感応 装置及び新かる袋籠に用いる光感応業子に関する ものである。

電荷転送液電荷書機モードで動作する光線応集 子を有する半導体本体を異たる新疆光線広線側は。

既知である。一般に斯かる既知の装置は、例えば 米国特許第3.896.476号明組書から明らかなより に、斯かる光感応葉子をアレーに配列して構成し ている。この光感応業子は一導電型の半導体本体 部分と遊店は絶職材料の障壁層によつて半導体本 体配分の主袋面から分離される電塩層とで構成さ れ、この覚症層を問記半導体本体部分の光感応区 城上に無在させ、この光感応区域内において彼出 すべき入封輻射線に応答して移動可能な延備キャ リヤを発生させ得るようにしている。これら既知。 の疫性においては延慢性により光感応素子の光ゲ ートを構成する。この光ゲートに電圧を印瓜して 郎配半導体本体部分の光感応区域内に重位井戸を 伴う咨询性の均等を空乏層を形成させる。人射幅 射線により発生した電荷キャリャはこの均等な電 位井戸内に書積する。次いで光ゲートの電位を低 い値に切換えると、電位井戸は消失し番機されて いた電荷キャリヤは、州えば、便数線の電荷転送 シフトレジスタ化転送され、使つてこれらシフト レジスタに沿つてこれら電荷キャリヤは電荷製出。

特閱 昭53-27382(4)

・四路に転送される。

本発明は、特に比較的大きな光感形区域を有し 且つ値かな光子密度、例えば / 抄当り約 10 <sup>12</sup> 光子 / cm<sup>2</sup> 以下の光子密度を検出人は輝定し得る電何 転送振賞荷番優モードの光感応葉子に関するもの。 である。

本発明の目的は、電極層の下側の舒配半導体本体が分の光感応区域内に発生した移動可能な電荷。

キャリヤを、半導体本体部分内の電極層の下側に が成した空乏層のドリフト電影によつて電低層の 一部分に瞬後して局部的に設けられた電何番段領 或に転送させ、このドリフト電界を測配光液応凶 破を値切つて卸記電何番優領域の万向に処在させ るようにした光感応接置及びこの接置に用いる光 感応素子を提供せんとするにある。

本発明の他の目的は光感が区域が他めて大きく 且つ光子密度がはい場合でも、全光酸が区域から 発生する電何キャリヤを電荷書價領域に転送し得 ると共に、前記電荷書積領域の電荷状原乂は電位 の変化として傾出し得る光酸応接置及びこの緩慢 に用いる光感応葉子を提供せんとするにある。

本発明光酸応發世は電荷販送液電信音優モードで動作する光感応素子を有する半導体本体を具え、 酸光感応素子には一導電型の半導体本体部分と磁 緩層によって酸半導体本体部分の主義面から分離 され且つ節記半導体本体部分の光感応区域上に低 在する電磁層とを設け、この光感応区域内には微 出すべき入射輻射線に応答して移動可能な電信牛、

ヤリヤを発生させ、前記電極層と前記下郷半導体。 本体部分とで以つてパイアス電圧をこの電点層に印 加して動作期間中且つこの半導体本体部分の設面部 の導展型を反転することなく問題下端半導体本体 郎分内に谷豊性空之層を形成する手段と、この空之 潜内に割配光感応区域を憤切つて削配主殺国にほ と平行で且つ間記載後層の類部方向に建在するド リフト電界を発生して前記光感必区域の全体から 妊生した光幽脳延備キャリヤをとのドリフト巡界 に沿つて前配頭部万向に転送する手段とを有す底。 何敬送機体を形成し、ほかに討記電信所の前記端 部に解棄して朝配半導体本体部分に電荷蓄積領域 を局部的に曖昧し朗記ドリフト電界によつて転送 された光圀記憶何キャリヤを構集する手段と、こ の威術菩模領域と共禽しその電荷状感を徴出する. 手段とを異えたことを特徴とする。

本発明の光感応装世义は少くとも所かる接近で 用いる光感応柔子は、前記電荷書機領域の最大寸法を電極層の下端に存在する前記光感応区域全体 の前記主袋歯に平行な最小寸法よりもずつと小さ。

摩機層は、結業層とするのが好越であるがこれ を例えばショットキー接合即ち延復層と下場半導 体本体部分との間の pn液合とすることもできる。

とができる。新かる場合には、この電極の下側のドリフト電界は、電極下の半導体本体部分の最近に合って(例えば住入により)ドービング(不純物族川)勾配を設けることにより若しくは超峰層内に(例えば住人により)電域の長手方同に出り、て変化する販る量の電荷を導入することにより、 又は浮さが電域に合って距離と共に電荷蓄積領域の方向に次出に減くなる超線層を設けることにより、発生させることができる。

好越な例では初紀障壁層を総縁層とし、電極層を制記光感応区域上に延在し且つ第一及び第二接統部を有する延抗性電極とし、該第一及び第二接統部から致抗性電極に合つて電位差を有する電圧を印加して下側半導体本体部分内にドリフト電界を発生させるようにする。新かる延抗性電極傳体は一般的にいつて現在では商迷した可疑似界電圧による標体よりも遥かに容易に再現的に製造することができる。

間単で好適な例においては、抵抗性電値を有する 動かる光感応装置は第一接緩脱と第二接続脱と。 会領領収及い間記第一般総合を制能抵抗性电像の一方の関係に顕立して設け、即記第二級統形を開 記紙玩性电極の対向する関形に顕接して設けるよ。 かし、他の手段によって電荷の捕集的に電荷舎機

うにする。他の例としては、電極層にはほかに前 記述抗性電極に沿って本在し且つ面積が一層小さ 超越近抗性電極を設け、可記第一發統部をこの 超疑近抗性電極に瞬辺して設け、可記第二級級部 を倒記進抗性電極の反対幽蔽部に晦疑して設け、 可記越術者慢領域を前記刺及拡抗性電極の一端部 に解接して設け、この細板抵抗性電極にはその時 端部に降緩して設議部を設けこれら内接級部 或此位差を有する電圧を印刷し下蝸半導体本体部分 内に旬記或所有複領域の方偶にドリフト電影を発 生させるようにする。

電荷番機 は 攻に は 引換 自在 の 経 統 緩 置 を 設 け に れ に よ り 動 作 中 骸 電 荷 審 機 質 域 を 遅 近 療 に 一 時 的 に 疑 洗 し て 光 助 が 生 戦 が 中 ト す る よ う に で が か は の 接 紙 変 置 を 前 記 半 導 体 本 体 部 分 内 に 数 け た 絶 縁 ゲ ー ト 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ の 主 電 値 演 域 を 構 成 す る よ う に す る 。 こ の よ う に し て 春 に 橋 震 な 標 体 を 得る こ と が で き る 。 し

特界 8553--273 8 2/5 の間に印加した一定の電位差の電圧により動作さ せることができる。しかし、痰る油合には、光感 必要量の動作中内接続必関の強抗性症候を成れる 催かな電磁によつても不所謀な被政政が出するよ うになる。これがため平角明の好頑な関では、間 起発一及び扇二段統部の一万に進正パルスを印加 する手段を設け、これにより光励必嫌年度値キャ りゃを、朋記パルスが存在せず、同記一方の経統 脱が低方の経過感と同様位である場合に同記は抗 矢車体の下側に重集すると共に可能パルスが印加 されて「阿提妹配関に関記は位差が生する場合に相 記憶循道模模状にドリフトさせるようにする。従 つて本発明によれは最近性を住の港放政を、助作 中における前配電位差の存在する期間を短縮する ことによつて減少させることができる。

かし、他の手段によつて電荷の 捕集的に電荷 名権 領域の電荷状態及び電位をリセットし付ることし 明らかである。

本発明光感必然子においては、電何書通復項を 電位井戸の形成とし、これを絶縁ゲート電信の下 関の半導体本体部分別に谷重的に形成する。新る ゲート機体では、電低の後出Kフローテイング・ゲ ート機構器の原理を使用することができる。

電荷書機領域を即記半導体不体部分とは反対の 導電型の不認動振順領域とすると天に該半導体不 体的分内に同節的に設置して半導体不体部分との間 に1n接合を形成するようにする。 新かる反対導電 型領域はこれに一時的に避電圧を印頭してそって 位をもってた後、 ことができる。 しかした でではずることができる。 しかした 電機がは前配一導電型の下が対して、 でではずるとでが対して、 でではずるでは、 でではずるでは、 でではずるでは、 ででは、 ででは、

特朗 昭53-273 8 2(6)

絶縁に極層と下御半導体本体部分とによって形 成される監御転送機構を設朗チャネル単循転送型 とし、少数艦衛キャリヤ(即ち、前記反対爆艦型 の返ばキャリナ)を削配結構延復層の下側の網記 半導体を体が分の改氮に顕接して概念させるよう にするo しかし、延備転送機構をパルクチャネル 眼睛転送型とし、多数眼睛キャリャ(即5、一導 暖型の眼睛キャリヤ)を前記半導体不体配分のパ ルク内の佐小道位部分に沿つて転送させこれによ り砂動川能な延備キャリヤを浦昆して転送効率を 低下させる異れのある後囲状感が生じるのを断止 することができる。嫉かるパルクチャネル。低僧家 **透機構にあつては、桝えば、オランダ国公規を許** 公報第7,303,778 号に対応する保護中の英国特許 出渡第11.974/74 号に記載したような優れたド ーピング輪郭を得る目的で前記半導体本体部分内 に一層高級度に不統物が加した前記一導電型の設 囲煙を設けるのが好越である。

即記憶荷書機領域の電荷状銀は多くの方法で検 出することができる。即ち確々の形式の電荷機出。

函路を用い、これら 回路を前記 葛荷 督機領域 に関 進する医療強健に転送してその延荷状態を読収り 俗るようにする。斯る電館接直は例えば削記電荷 斉便仮城上に設けられた脳線センシング・ゲート 進យとすることができる。しかし、この選ば設定 を聞記載何報複数で経験させて直接問記載何書 侵退職の低値を誘収るのが好適である。附記電信 番欄領域の延備状態を製出するための回路を明記 光膜が拱子と同じ半導体本体内に集硬化すると、 袋屋の構造を簡潔とすることができる。細蛇蟹術 香種創集の庭荷状態を該電荷香機領域の選位と入 射輻射線により若生した迷瘡キャリヤの捕巣され ていない対応する領域の必位とと比較する凹路に よつて後出し、該回路によつてこれら西電位側の 送が予定値を越える勘合に出力段を一方の状態か ら眍方の状態へ刃挟えるようにする。このように して入射機射線の有機を確実に汲示することがで **き** る。

不 缩 明 尤 恐 応 紫 子 及 び 光 感 応 娈 懂 は 磁 兔 一 光 学 紀延接値を鋭出すのに特に有利である。従つて、

本発明によれば、磁気一光学記憶装置の各別の記り 賃領域の配慮状態を表す光学的輻射線を使出する ために倒記光感必要量を用いるようにする。通常 斯 かる記憶疫重は、レーザビームその他の カビー A を各別の記憶領域に当てて個同し遊戯に一人の· 偏光断を彼出することによつて説出す。斯かる護 世においては、本発明光展応義量の延荷状態はビ ームが各別の記憶領域に引換えられる度毎に積出 することができる。

しかし、不発明光感応楽子及び光感応要値は認 の用途、何えばカメラの罵出前に使用することも できる。この歯合には、例えば、シュミツトトリ ガ回路を用いて電荷書機領域の電位を運滅的に整 視し、所提護出に対応する較る電圧レベルが得ら れた時点を積出してカメラのシャツターを足成し 得るようにする。

図面につき本発明を説明する。

旅付図面は模式的なもので寸法適りではなく、 明皎ならしめるため一部の飯城及び盾を他に比し て拡大して示す。

第1凶に示す光感応装置は光感応繁子を有する 半球体本体/をもつて構成する。この半導体本体 . / は代袋的には、斑えは、単語品シリコンとする。 光感応楽子は一導電視の可配半導体不体/の一部 分2と延復層4とを以て構成し、この巡復層は障 緩増6によつて印配半導体本体部分2の主援回5 から分離され且つ半導体本体部分2の元級局区域 上に妹在させる。第一因の褒章においては、摩壁 贈るを、餌えば、販化シリコンで乗り検出すべき幅 射線3を透過し得る絶縁層とする。この既虚層4 の下側の光感応送域には領出すべき入射輻射線3 に必ぜして移動可能な賠償キャリャが発生する。 趙駿咸徳暦6は下郷半導体本体部分2と相俟つて 越術販送機体を形成しこれにより光励起発生電荷 キャリャ(この羽合少数配何キャリャ)を空乏層 7内のドリフト電界に沿つて転送し付るようにす る。この空乏耐りは、ペイアス电丘 V(R1) 及び V(R2) を堪能増々に印頂することによつて半導体 平体部分2の漫画の導電型を反転することなく動 作期间中旬配下闽半堰体不体部分之内に答量的代。

特別 昭53-27382(7)

・形成する。第1凶の装置において、威信盾4は、・ 仮出すべき低低幅射線3を透過でき且つそのほど 全域が耐配光展が区域を使う伝統性関係で構成す る。抵抗性延信などはこの抵抗性延信など沿つて 低位差を有する選正 V(R2)-V(R1) を印加して下側 半導体本体部分2内にドリフト電影を発生させる ための弟一遊祝師とと第二登紀郎りとを設ける。 このドリフト電界は第2凶中に示す電位勾配10に よつて表わされ、耳症4の下側に存在する全光感 応凶核にわたつて錐在し且つ表面よとほど平行と する。原は既の威位輪駆は漫画すに沿つてとつた ものである。 単位 V(R1) 及び V(R2) の大きさは各 々 監 様 一 極 縁 盾 一 半 導 体 に よる コン デン サ 併 体 4 。 6.2 の限界値電圧よりも大きくする。

※ / 図及び第 2 図に示すように、半導体本体部 分2を立理導電型とすることができ、この組合は 輻射線3によつて励起され発生した電子一正孔対 のうちの正孔川を電位4の下側の表面なに隣接し て転送させる最面テヤネルを半導体本体的分2に **似ける。食暖圧 V(R1) 及び V(R2) によつて発生さ~**  せたドリフト国界10の方向は、電荷書権領域はが: 設けられている地震電低層半の強いに同う方向と する。これがため、半導体不体的分2の光感応区 膜の全根から光励起発生した移動可能な超衝やヤ リヤルはドリフト電界10により電荷番獲領域15に 転送される。 既何皆確領城15と 職値増4 との頃に は僅かながら点なり合う部分を設ける。

延備番遺譲抜ぶは、切換自任の歴統護置46(こ の場合総縁ゲート電界効果トランジスタを設けて れにより延何普種設成はを選圧源 V(C)に動作中一 時的に揺むし供るようにした半導体領域とする。 ※破壊がなによつて、低低者機能成なの重位及び 重備状態を削記移動可能な電荷キャリヤルの損傷 前にリセットする。※1凶及び第2凶の光感応接 世においては、重備番種領域なは半導体本体部分 2の導電型とは反対の導電型(P型)とし、電荷 キャリヤルの強寒酸にトランジスタルが濾道状態 化たつている吸能研習機能域など半導体本体部は との間の Pn接合 4 に負電圧 V(C)により並ペイアス をかけるようにする。これがためは歯が神治域が:

・に形成される単位井戸は趙嶽電極層4の下側に形。・抗率は例えば5D-caとすることができる。 感情器 成される単位井戸より戻くなる。次にトランジス タルが非準備状態にたるとその確認されていたD 迎尾荷書模領域なが光励起発生正孔川を増展し且 つ番様するためは核なに形成される単位井戸の唯一 位は男2凶中に破線パでボナように僅かではある が丘に向かうようにたる。スイッチルはゲートク にパルス p(1)を印加することによつて既却の様に · 崩退し母るようにする。

医病者機能域がに 医療経過 19 を思慮させてその・ 進術状態を被出できるようにする。第1辺の構成 配置においては、この電信装置月は退何番項領域 15 にオーム接触し且つ 枝出番回路 20 にその出力を 接続するようにする。 積出回路20の出力電圧 ₹ (0) 社護衛書機領域はの電荷状態及び単位によって決

代表的な一個においては、印加電圧 V(R1) 及び V(R2) を夫々明えば -4V-及び -5V とし、田田進圧 V(C) を聞えば-IN とすることができる。半導体本 体配とは短点する (OV)。 n 型半導体不体配との近~

碳镀碳/5 は不經暫經期重至例えば/0<sup>17</sup> 义は/0<sup>18</sup> 線 子/c.o. としてP型不被物を抵蚊又は任入する ことにより半導体本体がよの中に形成することが できる。他縁着もは例えば飛板投鞭化シリコンと しその呼さを聞えば0.14 とすることができる。 此抗性感性4は絶難増6上に蒸煮させた多数盛シ りコンから成り、その面積低抗は例えば10<sup>4</sup>4/==<sup>2</sup> とする。 監備4の下側の光感応以液は増えば少く とも1=2 とすることができる。

電極層々の下側の全光&応区域で光励起発生さ れた正孔//はドリフト選界10のため延何器模譲援 はヘドリフトし、逆つて全光感応区域にわたつて 必い強寒効果が供られる。これはそに此光子密度 の権出乂は滅症を目的とした大国種の検出器用と してとりわけ有利な点である。積出領域なの面槽 は疫性中大きな光版応送域と比較して強めて小さ くすることができ、使つて、使出領域のの名量は 他めて小さく、かくして低光子密度、例えば属々 ノ 杪 当 り 10<sup>12</sup> 光子 / cm<sup>2</sup>にすぎない 此 光子 密度の 順

接銭部9と8との間の電位差によつて抵抗性電 値4に不所望の無政散が発生する調れがある。第 3 図はパルス発生器で発生させた電圧パルス V(R1) を、固定電圧の代りに、接続部8に印刷する無政 政戦少法を示す。クロックパルス V(R1) は二個の≈

第1 図及び第4 図に示した新規な延何番痩モードの光殿応女子は様々に変形できることに明らかであろう。かくして、例えば、第5 図及び第6 図は別の延伸レイアウトを平面図に示す。第5 図に示す光殿応案子においては、電荷番積領域はの個面を結縁抵抗性延伸4 により出む。この場合形成

部9は電荷著模層なに隣接して抵抗性電極機型の 内機機能配に設け、接続部8は外側環線部に設け る。この男多図構造の一利点は電荷番模領域の か速く離れた光感応区域部で光励起発生された電 荷キャリヤを観送する距離、従って観送を暗聞を短 網できることである。この構造の不利な点は電荷 番機領域はへの電磁接級部(図示セず)のため 酸応接近の光感応区域内に非感応中心部が形成され且つ9及びなへの妊統薄線が光感応区域を強切 つて延在する可能性があることである。

第4 図の構造を変形させて電極 4 を 5 せん形に し、その内端に中心領域はに隣接して接続部 9 を 設け、外端に接続部よを設けた別の装置を構成で まる。

第4図は、抵抗性電極層をを第1図及び第4図 の大面積電極に類似する主要部別とその一個に沿 つて延在する細長部32とで構成する本発明光感応 素子の別の形態を示す。この場合、抵抗性電極34 の接続部9は級長抵抗性電極38と隣接する個に設 け、接続部よは抵抗性関極みの反対側縁部に設け る。電極35にはその両端部に隣接して接続部36及 び刃を設けそこに電位差を有する電圧を印加して 下岡半導体本体部分に電荷蓄積領域は方向へのド リフト電界を発生させる。電極非と35の下のドリ フト電界はほぼ一様で且つ互に垂直である。光励 起発生電荷キャリナはまず電極34の下を右方向に ドリフトし、次に電極当の下を電荷書積領域はへ と下方にドリフトする。明嶽をちしめるため第6 図には、電極おと電極みを難して描いてある。電 循环から電極なへ効率よく電荷転送するためには

この間隔を最小にすべきである。電極おとおを互にオーバーラップさせると好達である。勿論電気的には相互に絶縁する。電極おは装置の光感応区域の一部にかかる。代りに電極おを入射輻射線3からシールドし前記光感応区域が電極みの下にだけ存在するようにできる。

特開 昭53-273 6 2(9) 第7図はまた別の可能な変形、即ち電荷蓄積領域 はに等価であるが光励起発生電荷キャリャルを集 めてその電荷状態及び電位を変えていない基準電 荷響積領域がを設ける場合をも示す。この基準電 荷書禮領域がは寸法及びドーピング(不純物添加) を電荷書積額域はと等しくする必要はないが、接 合容量を同じにしトランジスタスイツチルを経て 電圧 避 ▼ (c) により 電荷 蓄積 領域 はと同じ 重位 に子 めパイプスしておく。この場合検出器がは重荷等 養質域はと基準電荷蓄種領域がとの間の電位券を 検出する。所望により、電荷書積領域はに関連す る絶縁抵抗性電極と等価を第二の絶縁抵抗性電極 構造を基準電荷蓄積領域がに関連させることも可 能であるが、その場合とれを入射輻射線から遮蔽 して、絶縁抵抗性電極構造4,4,2の下に発生 する暗電流が電荷蓄積領域はに及ぼす効果に対し て基準電荷蓄積假域がを補償させる。

第8図はベルクチャネル電荷転送機構を用いる 別の変形を示す。この場合、半導体本体部分2を例 全は接面に解接する反対準電視(p型)の島とし、

それによって前記半導体本体!の周辺部以との間 化 pn 接合を形成させる。パルクチャネル電荷転 送機構については例えば引催として挙げる英国等 幹明細書館 1.4/4./83 号に説明ぶある。半道仏本 体部分2の全接面を例えばイオン注入により高不 終始添加するとよい。既に知られているように、 斯かる高不純物添加表面層を設けることにより、 優れた物性をもつパルク転送チャネルを形成でき る。これについては例えばオランダ国公開特許公 報第 7303778 号に対応する係属中の英国特許出貿 第 11974 / 74 号に説明がある。加りるに高不統衡 添加表面層の存在により、抵抗性電極≠の下の半 導体本体部分2内に容量的に発生させる電位差の値 を該抵抗性電極4の接続部8と9との間に印加さ れる電圧値に一層構密に対応するようにできる。 この例では、重荷書種領域がは前記り母半導体本 体部分2の一部とし、高不総物添加 p+ 表面質域を 構成するようにできて唸る。との電荷書種領域は をディープデイプレション形ョチャネルトランジ スォスイッチルの二個の主電框領域は及びがの一

方とする。このトランジスタスイツチルはそのゲート電極/7 に正の電圧レベルを印加することにより 関成(即ちターンオフ)して下側り型トランジスタチャネル部53を充分に空乏を与しめることができる。この装置においては、光励起発生電子・正孔対の正孔の方をバイアスした抵抗性電極 4 の下の空乏層内に形成されたドリフト電界に沿つて転送する。

特昭 昭53-27382(10)

射線るにより光励起発生された電荷キャリャを集 めることはしない。これら両電位の間の電位差が 予定復界値を越えない時は、(この時トランジス タ T (1) , T (2) 及び T (5) がォーンオンされる)フリ ツブフロツブトランジスタエ(4)が導逝し出力トラ ンジスタェ(7)をスイツチオンして低い出力電圧 V (0)を与える。

護荷の捕集と検出を行う前に、フリップフロッ プエ(3)及びエ(4)の両個の電位をトランジスタエ(6) により平衡させる。ソースとドレインを短絡させ たトランジスタエ(8)をコンデンサロ(2)に関連する 別のコンデンサとして使い或る不平衡を酌配フリ ップフロップェ(3)及びェ(4)に導入する。 0 (1)と 0 (2)との間の電位差の前配子定限界値はトランジス タ T (B) のゲートに印加される負の電圧ペルス d (B) の振幅とこのゲートの容量値とによつて定められ る。 トランジスタエ(2)が第1図のトランジスタス イツチルに毎価なことに注目すべきである。かく して、電荷環集と検出に先立ち、 0(1)と 0(2)とに よつて表わされる電荷書種領域の初期電位と初期・

電荷状態を、トランジスタで(5)がオフでトランジ スタエ(11)とエ(12)が導道状態の時、トランジス タ『(1)と『(2)モターンオンすることによつてセッ トする。トランジスタエ(22) は、相対電位レベル を検出するためにトランジスタエ(1) , エ(2)及びェ (5)をターンオンする直前に、コンデンサ G (3) によ つて扱わされる電荷蓄積仮域はをフリップフロッ ブT(3),T(4)から絶縁するために設ける。トラン ジスタエ (12) とエ(0) はトランジスタエ (11) とエ(7) の夫々の容量効果を平衡させるために設ける。ヶ ロッタベルスゟ(1) , ゟ(5) , ゟ(6) , ゟ(8) . ゟ(11) 及 びゅ(14) は、第9図に示すように、トランジスォ のターンオン及びターンオフを制御するためにト ランジスタのゲートに印加する。これらのクロッ クバルスはパルス発生器によつて供給できる。

もう一つのトランジスタエ(14) は、電荷搪集の ため電荷蓄積質域はの初期電位をリセツトする直 前に、電標4の下の半導体本体部分2の表面5の 電荷キャリャトラップを満たすために電荷推集に 先立つて電荷響種領域は至一時的に接地でまるよ

うにする目的で設ける。 新かる 表面 トラップの 充塩 は第1図の構成においてはトランジスォスイッチ 4が導進状態の時且つ電荷響積領域はをその正規 初期負電位▼(0)にブリチャージする値的に(例え ばクロツクパルスによつて)電圧▼(0)をアース電 位に一時的に下げることによつても行うことがで t Z.

第10 図は本発明磁気 - 光学記憶装置を示す。既 知の磁気~光学配憶装置は例えば米磁特許第3./44,8/6 号、ドイツ国公開特許公報第2,337,30/号(係集中の 英国特許出國第49110/74 号) 及び「ジャーナルオ プアプライドワイジクス』第44巻第4号 1975年4 月 19. 2733~2734中に記載されている。本明報書は これら全ての文献を引例とするものである。斯か るシステムは一般に配信菩稜便城 61 のアレーを 有す磁気・光学記憶板 40 を異える。装置 42 に よつて発生させられたビーム 63 は偏向装置 64 に よつて偏向させられて各能維書機領域 61 モアド レスする。記憶板 60 は異る配億状態を配位板60 に書込む時励磁される磁界コイル 45 内に憧く。

読出しは一般には偏光ピーム 63 を用いて行う。 配律養務領域 41 を透過した後でとの記憶書籍領 城 4/ の配像状態如何でピームの遮光面を回転さ せることができる。透過ビーム 63 は一方の記憶 状態に対応する一平面に偏光されている時はビー ム 43 を透過させ他方の記憶状態に対応する他の 平面に偏光されている時は透過させない偏光アナ ライザ 46 に遊す。次に光検出器 67 を使つてビ ーム 63 が属光アナライザ 66 を透過したか否か を輸出する。

本発明磁気・光学記憶装置においては、本発明 光感応装置(例えば前の図面につき説明したよう を光感応装置)をピーム 63 を検出するために使 用する。 記憶板 60、 偏光アナライザ 66 及び光検 **出器 67 は、第10 図では明瞭ならしめるため可成 りスペースをとつて描いてあるが、実際には互に** 近接して配置する。光検出器 67 の光感応区域の 大もさは記憶板 60 の記憶アレーの面積と同じォ ーダーである。配賃署復飯域 6/ のどの位置が読 出されるかによつて、優光アナライザ 66 を添る

特開 昭53-273 82 (11)

したビーム 63 は抵抗性電極 4 の下の全光 感応区域の異る部分に入射する。かくして、光検出器 67 の全光 感応区域上の光子密度は一般に小さく、 所えば 1 秒当り 10 12 光子/cm² 又はそれ以下である。しかし、光 感応区域のどの位置にビーム 63 が入射しようとも、このビーム 63 によつてそこに光 励起発生された正孔は、本発明によれば、電極 4 下のドリフト電界に沿つて転送されることによって電荷響機領域 3 へ転送される。

光感応接置 47 の電荷書後領域15 の電荷状態はビーム 43 が各配貨書積領域に切換えられる度毎に光検出器20によつて検出する。原向設置 64 は制御装置 70 によつて制御する。制御装置 70 はまた信号を光検出器20に与えて前配電荷状態を検出し、また信号を電荷書積領域15 の関係のゲート17 に与えて検出後電荷書積領域15 の電位を V(0)にリセットする。

本発明の範囲内で一層多くの変形例が可能なことは明らかであろう。かくして、様々な部分の例 えば幾何学的構成、ドーピング(不純分添加)、 第/図は本発明光感応護慢の光感応素子を示す新面図、第2図及び第3図は第1/図の光感応素子を応素子の装置本体の電位分布を示す説明図、第4図は 第1/図の装置に使用するための本発明光感は を示す平面図、第3図はなるのはなみの光度で 素子の変形例を示す平面図、第7図及び第8図は 本発明光感応装置内の光感応表子のの段と示す路 本発明光感応衰間内の発明光感応表 新面図、第9図は本発明光感応装置を お示す接続配置図、第1/図は本発明光感応装置を まった磁気 - 光学記憶接置の所を示す側面図である。

/ ··· 半導体本体、2 ··· 半導体本体部分、3 ··· 入 射輻射線、4 ··· 電極層、5 ··· 主表面、4 ··· 障 磁脈

7 …空乏層 . 8 …第一接続部、 9 …第二接統部、 10 … ドリフト電界、 // …正孔、 /4 … 四接合、 /3 … 電荷書後領域、 /4 …接続装置、 /7 … ゲート電極、 /3 …後い電位、 /9 …電極装置、 20 …檢出器回路、 23 …第一レベル、 24 …第二レベル、 27 …電位井戸、 33 … 主要電極部、 33 … 無理をである。 34 … 35 … 超級である。 35 … 主電極領域、 47 … 差離である。 36 … 年 本 本 が で の … 配信板、 61 … 配信蓄積領域、 62 … ビーム系生装置、 63 … ビーム、 64 … 編向装置、 63 … 磁界コイル、 64 … 偏光 アナライザ、 67 … 光検出器、 70 … 制御装置、 マ (21) , マ (3) , マ (4) … フリップフロップ、 4 … 電荷書積領域の最大寸法、 D … 光感応区域の 最小寸法。

特問 昭53-27382(12)





